










Forenprogramm - Halle 4A, Stand 300


Forum program - hall 4A, booth 300

Dienstag / Tuesday, 10.05.2022


Uhrzeit Time	Firma Company	Referent Speaker	Thema Topic
Fachvortrag Specialist Lecture			
10:10 – 10:30 	in4ma	Dieter G. Weiss	EMS Marktlage in Europa, Prognose zur Marktentwicklung, Jahresstatistik
Podiumsdiskussion Panel Discussion			
10:30 – 11:20 	Koh Young Europe GmbH Christian Koenen GmbH ASYS Automatisierungssysteme GmbH		SMT meets Semiconductor Packaging – Chancen und Perspektiven für die SMT-Fertigung
Produktpräsentation Vendor Presentation			
11:20 – 11:40 	GÖPEL electronic GmbH	Dr. Jörg Schambach	Künstliche Intelligenz – Schlüsseltechnologie für smarte Inspektionslösungen
11:40 – 12:00 	Indium Corporation of Europe	Ralf Sedlatschek Andreas Karch	Lotmaterial zum Bestücken für thermisch kritische Bauteile
Fachvortrag Specialist Lecture			
12:10 – 12:40 	Fraunhofer IZM	Ulf Oestermann	DIGITAL TWIN: Keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied!
Produktpräsentation Vendor Presentation			
12:40 – 13:00 	factronix GmbH	Stefan Theil	Baugruppenreinigung – lediglich eine Kostenfalle?
13:00 – 13:20 	CalcuQuote	Dirk Stender	Ensuring Your Business' Stability Amidst Component Shortages
13:20 – 13:40 	centrotherm international AG	Rolf Müller	Vacuum Soldering – Basics & Advantages
13:40 – 14:00 	Kic International Sales, Inc	Miles Moreau	Automated inspection for Industry 4.0: Why reflow process inspection is necessary
14:00 – 14:20 	haprotec GmbH	Christopher Scherf	Development of a state of the art THT automation system
Fachvortrag Specialist Lecture			
14:20 – 15:00 	IPC	Dr. Philippe Leonard	EAE-Engineering Education
15:00 – 15:20 	in4ma	Dieter G. Weiss	EMS Marktlage in Europa, Prognose zur Marktentwicklung, Jahresstatistik

Mittwoch / Wednesday, 11.05.2022


Podiumsdiskussion | Panel Discussion

09:30 - 10:20 	Koh Young Europe GmbH Christian Koenen GmbH ASYS Automatisierungssysteme GmbH		SMT meets Semiconductor Packaging – Chancen und Perspektiven für die SMT-Fertigung
--	--	--	--

Fachvortrag | Specialist Lecture

10:30 - 11:00 	IPC	Dr. Philippe Leonard	CFX-Factory of the future
--	-----	----------------------	---------------------------

Podiumsdiskussion | Panel Discussion

11:00 - 12:00 	Hüthig Verlag	Dipl. Ing. Petra Gottwald	Aus der Praxis für die Praxis zum Thema Conformal Coating
--	---------------	---------------------------	---


Fachvortrag | Specialist Lecture

12:10 - 12:40 	Fraunhofer IZM	Ulf Oestermann	DIGITAL TWIN: Keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied!
12:40 - 13:00 	in4ma	Dieter G. Weiss	EMS Marktlage in Europa, Prognose zur Marktentwicklung, Jahresstatistik

Fachvorträge ZVEI | Specialist Lecture ZVEI - Moderation Dr. Christoph Weiß

13:00 - 13:30 	ZESTRON Europe	Dr. Helmut Schweigart	Technische Sauberkeit in der Elektronik
13:30 - 14:00 	KSG GmbH	Ralph Fiehler	ZVEI Roadmap Leiterplatten, Trends und Technologien Leiterplattenfertigung
14:00 - 14:30 	Eltroplan Engineering GmbH	Gustl Keller	Nachhaltigkeit bei EMS-Unternehmen

Fachvortrag | Specialist Lecture




14:30 - 15:15 	IPC	John Mitchell Sanjay Hupricar	Advanced Packaging
--	-----	----------------------------------	--------------------

Produktpräsentation | Vendor Presentation

15:20 - 15:40 	Kulicke & Soffa Pte Ltd	Marco van Oosterhout	Kulicke & Soffa introduces new SMT machine concept to combine new placement concept and high-density tape feeders
15:40 - 16:00 	Osai Automation Systems S.p.A.	Simone Ferraro	Laser Marking made Easy!

Donnerstag / Thursday, 12.05.2022


Fachvortrag | Specialist Lecture

10:10 – 10:30 	in4ma	Dieter G. Weiss	EMS Marktlage in Europa, Prognose zur Marktentwicklung, Jahresstatistik
10:30 – 11:00 	What's New in Electronics - WNIE	Karen Pearman	EMS Marktlage in Europa, Prognose zur Marktentwicklung, Jahresstatistik
11:00 – 11:30 	What's New in Electronics - WNIE	Karen Pearman	Future proofing our industry - Next steps



Produktpräsentation | Vendor Presentation

11:40 – 12:00 	Sunway Communication AB	Nouhad Bachnak	3D-Packaging, -Plating, -MID Technologies
12:00 – 12:20 	GÖPEL electronic GmbH	Jens Kokott	Flexible Qualitätssicherung von THT-Lötstellen durch doppelseitige 3D-Inspektion


Fachvortrag | Specialist Lecture

12:20 – 12:40 	in4ma	Dieter G. Weiss	EMS Marktlage in Europa, Prognose zur Marktentwicklung, Jahresstatistik
--	-------	-----------------	---

Produktpräsentation | Vendor Presentation

13:20 – 13:40 	PBT Works s.r.o.	Vladimir Sitko	Cleaning assemblies – how much does it costs?
13:40 – 14:00 	MacDermid Alpha Electronics Solutions	Corné Hoppenbrouwers	Next Generation, Low Temperature Soldering Solutions

Award Ceremony

14:00 - 14:50 	IPC	Dr. Philippe Leonard	Hand Soldering Competition: Price Ceremony
--	-----	----------------------	--